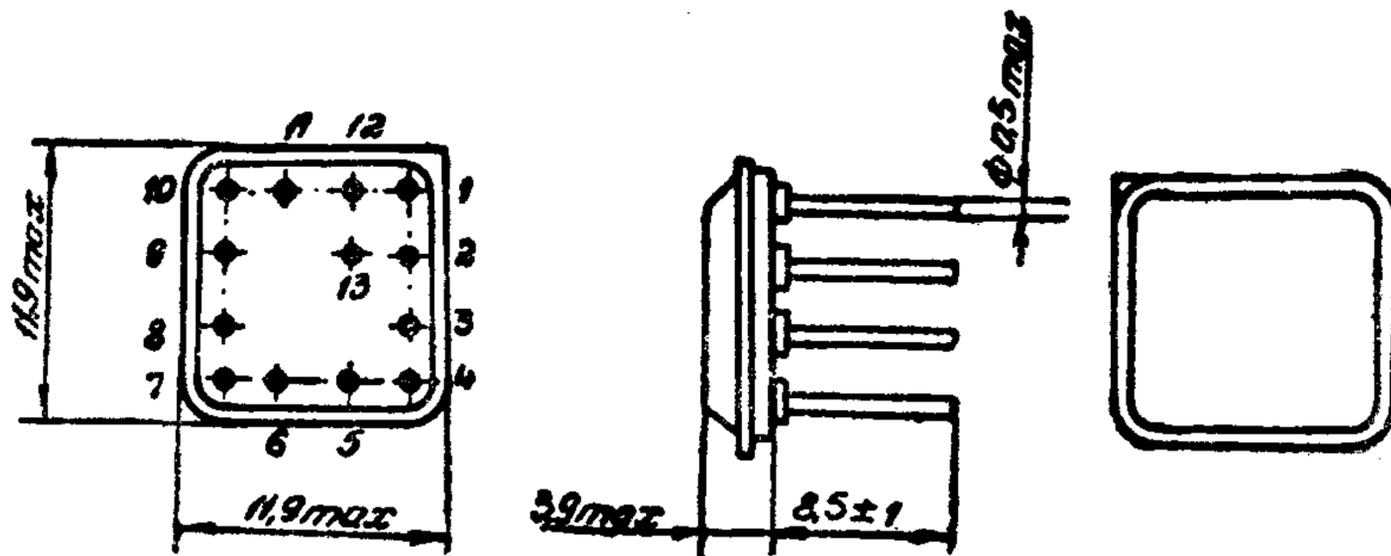


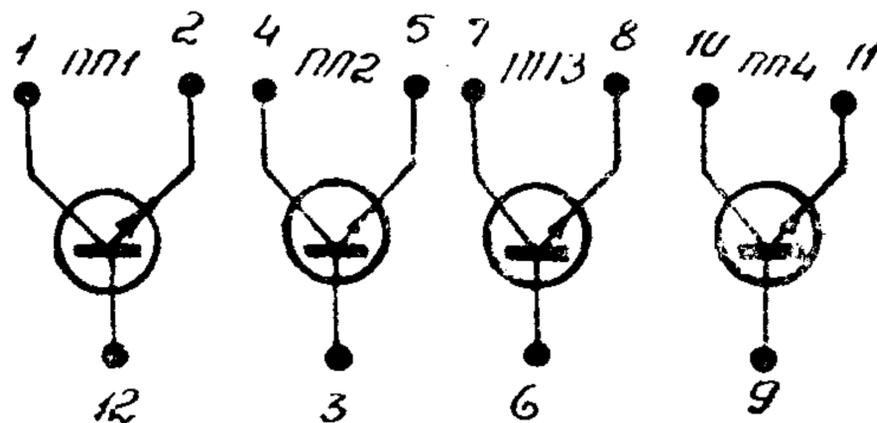
Серия 217	МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ГИБРИДНЫЕ	ЩИЗ.456.004 П
Тип 2НТ172	<b>ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА</b> <b>Паспорт</b>	Редакция 1—69

Габаритный чертеж микросхемы



Вес микросхемы не более 1,5 г

Принципиальная электрическая схема



- Вариант I    ПП1 — ПП4 — транзистор кремниевый 2Т318Д или 2Т318Б
- Вариант II    ПП1 — ПП4 — транзистор кремниевый 2Т333Д или 2Т333Б
- Вариант II обозначается треугольником цвета маркировки

## Основные технические характеристики микросхемы 2НТ172

### 1. Основные электрические параметры (при $T = +20^\circ \pm 5^\circ \text{C}$ )

Обратный ток коллектора	$I_{ка} \leq 1,0 \text{ мка}$
Напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения	$U_{кэн} \leq 0,33 \text{ в}$
Статический коэффициент передачи тока	$V_{ст} = 50 - 150$
Время рассасывания	$\tau_p \leq 25 \text{ нсек}$

### 2. Предельно-допустимые эксплуатационные параметры микросхем при

температуре окружающей среды минус  $60^\circ \text{C} - +70^\circ \text{C}$

Напряжение коллектор-базы	10 в
Напряжение коллектор эмиттер	10 в
Напряжение эмиттер-база	3,5 в
Ток коллектора	20 ма
Импульсный ток при скважности 2	45 ма
Максимальная мощность рассеяния микросхемой при работе 1, 2, 3, 4-х транзисторов	$P_1 = 20 \text{ мВт}$ $P_2 = 40 \text{ мВт}$ $P_3 = 60 \text{ мВт}$ $P_4 = 80 \text{ мВт}$

### 3. Рекомендации по установке микросхем

При монтаже микросхемы устанавливаются на печатные платы с зазором 1 — 1,5 мм.

Пайку производить одножальным паяльником с температурой жала не выше  $260^\circ \text{C}$  при длительности непрерывного касания паяльником вывода микросхемы не более 3 сек. С промежутком времени между двумя касаниями не менее 3 сек. Интервал времени между пайками соседних выводов микросхем должен быть не менее 5 сек.

### 4. Предельно-допустимые условия эксплуатации

Температура окружающей среды от  $-60^\circ \text{C}$  до  $+70^\circ \text{C}$

Относительная влажность воздуха 95—98% при  $T = +40^\circ \pm 2^\circ \text{C}$

Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 ата

Вибрация с ускорением до 40 g в диапазоне частот от 5 гц до 5 000 гц

Многократные удары с ускорением до 150 g

Одиночные удары с ускорением до 1 000 g

Линейные (центробежные) ускорения до 150 g

### 5. Время гарантийной наработки — 10 000 часов

### 6. Срок хранения — 12 лет

## 7. Гарантии предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставляемых микросхем требованиям ОТУ и ЧТУ и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прейскурантам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют соответствующим требованиям ОТУ и ЧТУ при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указаний и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости этих микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

## 8. Гарантии исчисляются со дня приемки их ОТК или представителем заказчика

Представитель ОТК



Представитель заказчика

10. V. 72

---

### СОДЕРЖИТ ДРАГМЕТАЛЛЫ

Золото 13.95 мг  
Серебро 0.045 мг

---

I ВАРИАНТ

---

### СОДЕРЖИТ ДРАГМЕТАЛЛЫ

Золото 13.04 мг  
Серебро 0.057 мг

---

II ВАРИАНТ